



2023年7月20日

各位

上場会社名 株式会社ディスコ
 代表者 代表執行役社長 関家 一馬
 コード番号 6146
 問合せ先責任者 I R 室 長 木場 竜一郎
 TEL 03-4590-1111

業績予想および配当予想のお知らせ

最近の動向等を踏まえ、これまで未開示であった4-9月期(上半期)業績予想および配当予想を下記の通り開示いたします。

記

●業績予想について

2024年3月期第2四半期連結業績予想数値(2023年4月1日～2023年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	—	—	—	—	—
今回予想(B)	119,300	39,400	40,700	28,700	264.93
増減額(B-A)	—	—	—	—	—
増減率(%)	—	—	—	—	—
(ご参考)前期第2四半期実績(2023年3月期)	139,281	54,870	57,582	40,673	375.63

2024年3月期第2四半期個別業績予想数値(2023年4月1日～2023年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	—	—	—	—	—
今回予想(B)	97,300	32,000	48,900	37,800	348.93
増減額(B-A)	—	—	—	—	—
増減率(%)	—	—	—	—	—
(ご参考)前期第2四半期実績(2023年3月期)	113,800	42,539	61,310	46,412	428.64

理由

半導体・電子部品業界において顧客の投資意欲が短期間で激しく変動することから需要予測が困難なため、業績予想の開示方法については、「1四半期先までの開示」としております。

なお、2024年3月期第2四半期(4-9月期)の出荷額は、1,395億円と予想しております。

(注)上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

当社は2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

●配当予想について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想	—	—	—	—	—
今回予想	—	67.00	—	—	—
当期実績	—	—	—	—	—
(ご参考)前期実績 ※(2023年3月期)	—	282.00	—	634.00	916.00

理由

今年度の上期業績予想の発表に伴い、当社の配当政策を適用した結果、配当金を上記の通り予想いたします。

なお、期末配当は現時点では未定です。また、実際の配当は、今後の業績変動や予定必要資金の精査によって予想から大きく異なる可能性があります。

※当社は2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2023年3月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。なお、前期の期首に当該株式分割が行われたと仮定すると、2023年3月期の配当金の額は第2四半期末94.00円、期末211.33円、合計305.33円となります。

当社配当政策について：

当社は、株主の皆様への利益還元重視の姿勢を明確にするため、配当政策は業績連動型で「連結半期純利益の25%」としております。ただし利益水準に関わらず、安定配当として、半期10円(年20円)の配当金を維持いたします。

また、年度末に、赤字の場合を除き、配当及び法人税等支払い後の現預金残高が技術資源購入予備資金及び設備拡張資金、有利子負債返済資金等の予定必要資金額を超過した場合は、超過金額の3分の1を目処に配当として上乗せいたします。

なお、3期連続で連結純利益が赤字になった場合は上記、安定配当の20円を見直す可能性がございます。

以上